科学研究費助成事業

研究成果報告書

今和 元年 6 月 1 2 日現在 機関番号: 11301 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2016~2018 課題番号: 16K18074 研究課題名(和文)窒化物半導体デバイスに印加される分極電界の観測と制御 研究課題名(英文)Control of Polarization-Induced Electric Field in Nitride-Semiconductor-Based Devices 研究代表者 谷川 智之(Tanikawa, Tomoyuki) 東北大学・金属材料研究所・講師 研究者番号:90633537

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円

研究成果の概要(和文): 様々な面方位のGaN上にInGaN/GaN LED構造を作製し、内部電界の定量評価を電界変 調反射スペクトル測定により行った。その結果、バイアス印加時のGaN障壁層およびInGaN井戸層の電界を反映し た反射信号が得られ、反射信号の位相および周期から電界の向きや強度を求めることができた。 N極性InGaN/AIGaN/GaN構造を作製し、分極効果による最上層に形成される二次元電子ガス濃度の増強を試み た。まず最上層をGaNとし、AIGaNの組成・膜厚を最適化し、二次元電子ガス濃度1E13cm-2程度が得られた。次に 最上層をInGaNとし、InNモル分率0.11で電子濃度は二倍程度に増加した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 窒化物半導体などの次世代半導体材料は強い分極を有し、誘電体的性質がデバイス性能を左右する。このよう な観点でデバイス開発を俯瞰すると、分極効果を定量評価する技術が必要といえる。本研究ではInGaN/GaN発光 ダイオードとGaN/AIGaN/GaNヘテロ接合電界効果トランジスタを例として、デバイス動作時の電界強度を定量評 価する技術と分極効果を制御する技術について研究を展開した。その結果、分極電界の定量評価に変調分光法が 有用であることを示し、混晶などの分極不連続量の制御により電子の偏りを制御できることを示した。これらの 成果は、発光デバイスや電子デバイスの性能改善に向けて役立つ知見といえる。

研究成果の概要(英文): InGaN-based light-emitting diodes on GaN films with various crystal orientation were fabricated, and internal electric fields were evaluated using a electroreflectance method. Electroreflectance signals were originated from internal electric fields applied in GaN barrier and InGaN well layers. From the signal phase and the signal period, direction and intensity of electric fields could experimentally be measured.

N-polar InGaN/AIGaN/GaN-based heterostructure field-effect transistors were fabricated and concentration of two-dimensional electron gas was investigated. first, GaN/AIGaN/GaN structures were fabricated and alloy composition and thickness of AIGaN were optimized. Two dimensional electron gas in N-polar GaN/AlGaN/GaN had a high density of two-dimensional electron gas with 1E13 cm-2. InGaN channel could enhance the electron density. When InN alloy composition of was 0.11, electron concentration was twice.

研究分野: 結晶工学

キーワード: 変調分光 窒化物半導体 分極電界 有機金属気相成長

様 式 C-19、F-19-1、Z-19、CK-19(共通)

1.研究開始当初の背景

低炭素社会実現に向けて、既存デバイスの省エネルギーデバイスによる代替が求められてい る。特に高エネルギーの光や電子を扱うデバイスの高効率化に向けて、窒化物半導体や酸化物 半導体を含む新規材料の開発が進められている。これらの材料は、半導体としての性質を示す 一方、強い誘電体的性質を併せ持つ材料である。具体的には、材料自身がもつ自発分極や、歪 により発生する分極を生じ、ヘテロ接合界面に巨大な分極不連続が発生する。分極不連続は固 定電荷(以下、分極固定電荷と呼ぶ。)として振る舞い、巨大な電界(以下、分極電界と呼ぶ。) を誘起する。デバイス中のキャリアはこの分極固定電荷および分極電界に強く影響を受けるた め、分極は性能を決定づける主要因となる。窒化物半導体デバイスを例に挙げると、 InGaN/GaN 量子井戸を用いた発光デバイスでは、InGaN 活性層内に1 MV/cm 以上の強い分 極電界を生じ電子と正孔を空間的に分離するため、内部量子効率の低下を招く。AlGaN/GaN 電子デバイスでは、1×10¹³ cm⁻²程度の分極固定電荷がヘテロ界面近傍に発生し、電子を引き 寄せ高密度かつ高移動度の二次元電子ガスを形成する。このような巨大な分極を有する材料系 においてデバイスの性能を向上させるためには、界面の固定電荷を考慮した素子構造設計が必 須である。分極固定電荷の密度は自発分極の大きさと圧電定数から見積もることができるが、 ヘテロ界面に誘起される電荷は歪や点欠陥により容易に変わるため、計算から予測される結果 と実験的に得られる結果は必ずしも一致しない。

2.研究の目的

巨大な分極を有する半導体デバイスの性能向上に向けて、デバイス動作時に極めて近い状態 で分極電界を定量評価し、バンドプロファイルを制御する技術を確立することを目的とする。 まず、窒化物半導体の発光ダイオードやトランジスタに印加される内部電界を変調分光法を用 いて定量的に観測し、デバイス特性との相関を明らかにする。次に、ヘテロ界面の電荷を制御 するために分極ドーピングなどを用い、分極固定電荷密度を制御する方法を構築する。本研究 を通じて、窒化物半導体や酸化物半導体など巨大な分極を有する材料を用いたデバイスの高性 能化に向けた設計指針を得ることを目指す。

3.研究の方法

窒化物半導体薄膜は有機金属気相成長法(MOVPE法)によりサファイア基板上または GaN 基板上に成長させた。分極電界の効果を調べるために、成長面方位の異なる GaN 薄膜を結晶 成長させ、その上に InGaN/GaN 光デバイス構造や AlGaN/GaN 電子デバイス構造を成膜した。 特に、分極電界が最大となり電界の向きが逆方向にかかるデバイスを作製するために、Ga 極 性 GaN および N 極性 GaN をサファイア基板上へ成長させた。サファイア基板上への GaN 薄 膜成長において、アンモニアガスの先行供給の有無により極性を制御できることが分かってい る。本研究ではこの手法を用いた。さらに、分極電界の大きさが異なる面方位として、(1-101) GaN 上にも同様の構造を成長させた。この面方位の結晶成長を行うために、自立 GaN 基板を 斜めに切り出して作製した(1-101) GaN 基板を用いた。

はじめに、InGaN/GaN 多重量子井戸を発光層とした LED 構造において井戸層および障壁 層にかかる内部電界の定量的評価を行った。サファイア基板上に成長させた Ga 極性 GaN テン プレート、N 極性 GaN テンプレート、および、(1-101) GaN 基板を成長用基板として用い、n 型 GaN、5 周期の InGaN/GaN 多重量子井戸、p型 GaN の順に結晶成長した。InGaN の InN モル分率はおよそ 0.2 程度とした。成長方位によって最適な成長条件が異なるため、それぞれ の成長方位ごとに温度や V/III 比を最適化した。作製した多重量子井戸の混晶組成および膜厚 は X 線回折測定により求めた。次に、フォトリソグラフィ、ドライエッチング、電子線蒸着等 により p型 GaN に Ni/Au 電極を形成し、n型 GaN に Ti/Al/Ni/Au 電極を形成した。内部電界 の評価にあたり、デバイス動作状態に最も近い状態でかつ非破壊で測定可能なことから変調分 光法を用いた。試料に交流電圧を重畳した直流電圧を印加し、単色光を試料に照射し反射信号 を得る。反射信号の位相と周期から内部電界の方向と大きさを求めた。

次に、InGaN/AlGaN/GaN からなるヘテロ接合電界効果トランジスタ(HFET)を作製し、 分極効果による二次元電子ガス濃度の増強効果を調べた。サファイア基板上に N 極性 GaN 薄 膜を成長させ、その上に HFET 構造を成膜した。事前準備として、下地層の残留電子濃度を低 減させるために、N 極性 GaN の成長条件と電子濃度との関係を調べ、残留電子濃度を 1 × 10¹⁷ cm⁻³まで低減させた。成長後の試料に対し、ソースとドレインに Ti/Au/Ni/Au を形成し、ゲー トに SiN_{*}/Ni/Au の MOS 電極を形成した。AlGaN 層や InGaN 層の混晶組成により分極の大 きさを制御し、分極の大きさと誘起される二次元電子ガス濃度との関係を電圧 - 容量特性およ びホール効果測定により調べた。

4.研究成果

(1) InGaN/GaN LED の作製と内部電界の評価

InGaN/GaN LED の電界変調反射スペクトルを図1に示す。多重量子井戸を構成する InGaN および GaN に起因した反射信号が得られた。電界変調反射スペクトルの位相や振幅は格子極 性によって異なっていた。スペクトル形状をフィッティングし電界強度を求めると、格子極性 により GaN 障壁層と InGaN 井戸層の内部電界の向きと強度が異なることが実験的に確認でき た。例として、ゼロバイアス時における InGaN 井戸 内に印加される電界強度は、Ga 極性 GaN 上の InGaN では-1.3 MV/cm 程度、N 極性 GaN 上の InGaN では +2.0 MV/cm 程度、(1-101) GaN 上の InGaN では+1.00 MV/cm 程度と求められた。これらの傾向は、バンドシ ミュレータ SiLENSe を用いてシュレディンガー方程 式とポアソン方程式を自己無頓着に解くことにより得 られた計算結果と一致した。さらにバイアスと電界と の関係も得られ、電流が流れ始める+2 V 以下の範囲に おける電界を実験的に調べることができた。

(2) InGaN/AIGaN/GaN HFET の作製と二次元電子ガス濃度の評価

GaN/AlGaN/GaN HFET 構造では、AlGaN の混晶 組成および膜厚が大きいときにクラックが発生するた め、クラックの生じない組成および膜厚範囲で構造最 適化を試みた。その結果、AlN モル分率 0.32、膜厚 25 nm 程度までクラックのない膜が得られた。電極を形 成しトランジスタ動作を得ることができた。作製した 試料の電子濃度とホール移動度の温度依存性を図 2 に 示す。室温における二次元電子ガス濃度は 1.8×10^{13} cm⁻²、移動度は $1124 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$ だった。

次に、最上層の GaN に In を添加し、電子濃度の増加を試みた。最上層の GaN を InGaN に置き換えると、 圧縮歪に起因した圧電分極が印加される。圧電分極により、InGaN/AlGaN 界面の分極不連続量が増加し、 より電子を引き寄せることができる。InGaN の混晶組 成が 0 から 0.11 の InGaN/AlGaN/GaN 構造を成長し、 二次元電子ガス濃度をホール効果測定により評価した。 InN モル分率とキャリア濃度の関係を図 3 に示す。 InGaN 中の InN モル分率の増加に伴い電子濃度が増加し、InN モル分率 0.11 の時に電子濃度が 2 倍程度と なった。よって、分極不連続量の増加に伴い誘起され るキャリア濃度が増加することが示された。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 6件)

K. Prasertsuk, <u>T. Tanikawa</u>, T. Kimura, S. Kuboya, T. Suemitsu, T. Matsuoka, N-polar GaN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor high-electron-mobility transistor formed on sapphire substrate with minimal step bunching, Appl. Phys. Express, 査読有 ,11, pp. 015503-1-4 (2018) DOI: 10.7567/APEX.11.015503.

<u>T. Tanikawa</u>, K. Shojiki, R. Katayama, S. Kuboya, T. Matsuoka, Y. Honda, H. Amano, Absolute

50 <u>月</u> 45 位相:電界の方向 を反映 . 洲 ⁴⁰ 線幅:電界の強度 払い 35 ₩ 30 InGaN 25 -(0001) 专 20 強 تار 15 (1011)<u>∭</u> 10 盀 5 (0001)N 0 -5 **L** 2 0 2.5 3.0 3.5 フォトンエネルギ (eV)

図 1 InGaN/GaN LED の電界変 調反射スペクトル



HFETの電子濃度と移動度



HFET における InN モル分率と 電子濃度との関係

Technique for Measuring Internal Electric Fields in InGaN/GaN Light-Emitting Diodes by Electroreflectance Applicable to All Crystal Orientations, Appl. Phys. Express, 査読有, 10, pp. 082101-1-4 (2017) DOI: 10.7567/APEX.10.082101.

<u>T. Tanikawa</u>, S. Kuboya and T. Matsuoka, Control of Impurity Concentration of Undoped N-polar (000–1) GaN Grown by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy, Phys. Status Solidi B, 査読有, 254, pp. 1600751–1-4 (2017) DOI: 10.1002/pssb.201600751.

J. Yoo, K. Shojiki, <u>T. Tanikawa</u>, S. Kuboya, T. Hanada, R. Katayama, T. Matsuoka, Polarity control of GaN grown on PLD-AIN/GaN templates by MOVPE, Jpn. J. Appl. Phys., 查読有, 55, pp. 05FA04-1-4 (2016) DOI: 10.7567/JJAP.55.05FA04.

<u>T. Tanikawa</u>, K. Shojiki, R. Katayama, S. Kuboya, T. Matsuoka, Large Stokes shift in N-polar (000-1) InGaN/GaN multiple-quantum-well light-emitting diodes, Jpn. J. Appl. Phys., 査読有, 55, pp. 05FJ03_1-05FJ03_4 (2016) DOI: 10.7567/JJAP.55.05FJ03. R. Nonoda, K. Shojiki, <u>T. Tanikawa</u>, S. Kuboya, R. Katayama, T. Matsuoka, Effects of Mg/Ga and V/III source ratios on hole concentration of N-polar (000-1) p-type GaN grown by MOVPE, Jpn. J. Appl. Phys., 査読有, 55, pp. 05FE01_1-05FE01_4 (2016) DOI: 10.7567/JJAP.55.05FE01. [学会発表](計18件)

<u>谷川智之</u>,山口智広,藤川誠司,佐々木拓生,高橋正光,松岡隆志,「InGaN/GaN ヘテロ 構造の RF-MBE 成長における格子緩和過程のその場観察:格子極性の影響」,第47回結晶 成長国内会議(JCCG-47),01a-B01,2018年11月1日.

谷川智之,松岡隆志,「N極性 GaNHEMT の結晶成長と貫通転位の三次元イメージング」,応 用物理学会シリコンテクノロジー分科会研究集会テーマ「窒化物半導体パワーデバイスの研究動向」,-,2017年11月16日.

S. Tanaka, K. Prasertsuk, T. Kimura, <u>T. Tanikawa</u>, T. Suemitsu, T. Matsuoka, 「Improvement of heterointerface abruptness in N-polar InGaN/AIGaN/GaN heterostructures grown by metalorganic vapor phase epitaxy」, 第 36 回電子材料シ ンポジウム, Fr1-13, 2017 年 11 月 10 日.

K. Prasertsuk, <u>T. Tanikawa</u>, T. Kimura, S. Kuboya, T. Suemitsu, T. Matsuoka, 「N-polar GaN MIS-HEMTs on Small Off-cut Sapphire Substrate for Flat Interface」, ワイドギ ャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会 平成 29 年度特別事業企画 委員会 100 回記 念特別公開シンポジウム『ワイドギャップ半導体の基盤技術と将来展望』~パワー半導体 を中心として~, P10, 2017 年 10 月 26 日.

K. Prasertsuk <u>,T. Tanikawa</u> ,T. Kimura S. Kuboya ,T. Suemitsu *,*and T. Matsuoka,「N-polar GaN MIS-HEMTs with Flat Interface Grown by Optimized MOVPE」, 電子情報通信学会, 26, 2017 年 5 月 26 日.

K. Prasertsuk, <u>T. Tanikawa</u>, T. Kimuram T. Suemitsu, and T. Matsuoka, 「N-polar GaN/AIGaN/GaN MIS-HEMTs on sapphire substrates with small off-cut for flat interface by MOVPE」, Compound Semiconductor Week 2017, P1.43, 2017年5月15日.

プラスラットスック キャッティウット,三浦輝紀,田中真二,<u>谷川智之</u>,木村健司,窪 谷茂幸,末光哲也,松岡隆志,「N極性 GaN HEMTs における MIS 構造導入によるリーク電 流の低減」,第 64 回応用物理学会春季学術講演会,15p-315-11,2017 年 3 月 15 日.

K. Prasertsuk <u>,T. Tanikawa</u> ,T. Kimura ,A. Miura ,S. Kuboya ,T. Suemitsu ,and T. Matsuoka, 「Reduction of gate leakage current in N-polar GaN metal-insulator-semiconductor high electron mobility transistors」, 2017 Annual Meeting of Excellent Graduate Schools for Materials Integration Center and Materials Science Center, P19, 2017 年3月21日.

J. Yoo, <u>T. Tanikawa</u>, S. Kuboya, T. Hanada, R. Katayama, and T. Matsuoka, 「InGaN growth on AIN protection layer deposited ZnO substrates by metalorganic vapor phase epitaxy」, 2017 Annual Meeting of Excellent Graduate Schools for Materials Integration Center and Materials Science Center, P35, 2017年3月21日.

K. Prasertsuk <u>,T. Tanikawa</u> ,T. Kimura ,A. Miura ,S. Kuboya ,T. Suemitsu ,and T. Matsuoka, 「MOVPE Growth of N-polar GaN/AIGaN/GaN Inverted HEMT Structures and Their Electrical Properties」, 3rd Intensive Discussion on Growth of Nitride Semiconductor (IDGN-3), I-IV, 2017年1月17日.

<u>T. Tanikawa</u>, S. Kuboya and T. Matsuoka,「Control of Impurity Concentration of Undoped N-polar (000-1) GaN Grown by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy」, International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN 2016), A2.9.03, 2016年10月6日.

R. Nonoda ,<u>T. Tanikawa</u>,K. Shojiki,S. Tanaka,S. Kuboya,R. Katayama ,and T. Matsuoka, 「Improvement of Emission Wavelength Homogeneity in N-polar (000-1) InGaN Grown by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy」, International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN 2016), A2.9.04, 2016 年 10 月 6 日.

R. Nonoda, <u>T. Tanikawa</u>, K. Shojiki, T. Kimura, S. Tanaka, S. Kuboya, R. Katayama and T. Matsuoka, 「Dependence of group-III source ratio on photoluminescence of N-polar (000-1) InGaN grown by metalorganic vapor phase epitaxy」, 第35回電子材料シンポジウム, Th2-5, 2016年7月7日.

<u>T. Tanikawa</u>,K. Shojiki,R. Nonoda,S. Kuboya,R. Katayama and T. Matsuoka,「Localized emission from quantum-dot-like InGaN islands formed in N-polar InGaN/GaN multiple quantum wells」,第35回電子材料シンポジウム,We2-19,2016年7月6日.

K. Prasertsuk, S. Tanaka, <u>T. Tanikawa</u>, K. Shojiki, T. Kimura, A. Miura, R. Nonoda, F. Hemmi, S. Kuboya, R. Katayama, T. Suemitsu, and T. Matsuoka, 「MOVPE Growth of N-polar GaN/Al_xGa_{1-x}N/GaN Heterostructure on Small Off-cut Substrate for Flat Interface」, Compound Semiconductor Week 2016, WeB1-3, 2016 年 6 月 29 日.

<u>T. Tanikawa</u>, K. Prasertsuk, A. Miura, S. Kuboya, R. Katayama, and T. Matsuoka, 「Influence of Growth Conditions on Transport Properties in Undoped N-polar (000-1) GaN Grown by Metalorganic Vapor Phase Epitaxy」, The 4th International Conference on Light-Emitting Devices and Their Industrial Applications (LEDIA '16), LED3-6, 2016年5月19日.

<u>谷川智之</u>,正直花奈子,野々田亮平,窪谷茂幸,片山竜二,松岡隆志,高宮健吾,矢口裕

之,秋山英文,「N極性 InGaN/GaN 量子井戸の微視的構造・光学特性」,第8回窒化物半 導体結晶成長講演会,Tu-9,2016年5月10日. 野々田 亮平,<u>谷川智之</u>,正直花奈子,木村健司,窪谷茂幸,片山竜二,松岡隆志,「N極 性(000-1)InGaN における局所発光のIII 族原料供給比依存性」,第8回窒化物半導体結 晶成長講演会,Mo-2,2016年5月9日.

〔図書〕(計 0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計 0件)

取得状況(計 0件)

〔その他〕 特になし。

6.研究組織
(2)研究協力者
研究協力者氏名:松岡 隆志
ローマ字氏名:(MATSUOKA, takashi)

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。